



RE936-02

- Multiadaptador para SOP56 y HSOP56
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 μ m de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SOP56 y HSOP56 con 0,80 mm Pitch
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Taladros de \varnothing 1,10 mm con nodos de soldadura \varnothing 2,20 mm
- Dos zonas de experimentación con 8 x 8 nodos de soldadura cuadrados de 2,20 x 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 73,66 x 43,18 mm